PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2 EPAS ID: PAT3038690

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
TAKESHI SAKUMA	09/19/2014
KATSUMI SAIKI	09/19/2014

RECEIVING PARTY DATA

Name:	NGK INSULATORS, LTD.	
Street Address:	2-56, SUDA-CHO, MIZUHO-KU	
City:	NAGOYA-CITY, AICHI-PREFECTURE	
State/Country:	JAPAN	
Postal Code:	ode: 467-8530	

PROPERTY NUMBERS Total: 1

Property Type	Number
Application Number:	14496618

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: (315)233-8320

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent

using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 315-233-8300

Email: Ivanantwerp@burrandbrown.com

Correspondent Name: BURR & BROWN, PLLC

Address Line 1: PO BOX 7068

Address Line 4: SYRACUSE, NEW YORK 13261-7068

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	791_704
NAME OF SUBMITTER:	STEPHEN P. BURR
SIGNATURE:	/SPBurr/
DATE SIGNED:	09/25/2014
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).

Total Attachments: 2

source=Declaration-Assignment#page1.tif source=Declaration-Assignment#page2.tif

PATENT 502992091 REEL: 033820 FRAME: 0443

Attorney Docket No.: __791__704___

DECLARATION (37 CFR 1.63) FOR UTILITY OR DESIGN APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET, AND ASSIGNMENT

USING AN APPLICATION DATA SHEET, AND ASSIGNMENT				
Title of Invention: 発明の名称:	HEATING METHOD OF HON	EYCOMB STRUCTURE		
As the below named inventor, I hereby declare that: This declaration is directed to: [×] The attached application, or [] United States application or PCT		私は、以下の名前を記した発明者として、ここに下記の通り宣言する: 本宣言書は以下に対するものである: [] 添付した出願または [] の目に出願された米国出願番号 の日に出願された米国出願番号またはPCT 国際出願番号 の出願。 上記で特定した出願は、私または私の承認によって行われたものである。 私は、本出願において特許請求している発明の原発明者または原共同発明者の一人であると信じる。 私は、本宣言書における故意の虚偽の記載は、米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または五(5)年以下の懲役、もしくはその両方によって処罰されることを承知している。		
ASSIGNMENT: In consideration of the sum of one dollar (\$1.00) and other good and valuable consideration paid to each of the undersigned, the undersigned agree(s) to assign, and hereby does assign, transfer and set over to		譲渡証: 各々の署名人に対して支払われた1ドル (\$1.00)、及び、それ以外の良好で貴重な配慮を考 慮して、本署名人(ら)は、譲渡に同意し、ここに、		
	Name of Assignee: 譲受人の名前: Address of Assignee: 譲受人のアドレス:	NGK Insulators, Ltd. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-city, Aichi-prefecture, 467-8530, Japan		
(hereinafter designated as the Assignee) the entire right, title and interest for the United States, its territories, dependencies and possessions, in the invention, and all applications for patent and any Letters Patent which may be granted therefor for which the undersigned have executed an application for patent in the United States of America.		(以下、譲受人と称する)に対して、本署名人がアメリカ合衆国において行った、本発明、並びに、特許のための全ての出顧及びそれに対して付与される全ての特許権に関して、アメリカ合衆国ならびにその領土、属領、占有地についての全ての権利、権限、および利権を譲受人に、譲渡し、移転し、引き渡すものとする。		

(11P00300 US01 / WA-1922 US(PCT))

Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名 Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): <u>Takeshi SAKUMA</u> Signature (署名): <u>Jakeshi Sakuma</u>	Date: 9/19/2014 日付: 9/19/2014
Legal Name of Inventor/Assignor 発明者/譲渡人の氏名 Inventor/Assignor (発明者/譲渡人): <u>Katsumi SAIKI</u> Signature (署名): <u>KatSumi Saiki</u>	Date: 9/19/2014 日付: 9/19/2014

(11P00300 US01 / WA-1922 US(PCT))